

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN Y CONTROL
ANTEPROYECTO DE TRABAJO DE GRADO

DISEÑO DE UN SENSOR INTELIGENTE PARA LA MEDICIÓN DE
VARIABLES AMBIENTALES Y MECÁNICAS PARA APLICACIONES DE
MONITOREO DE SALUD ESTRUCTURAL

TUTOR ACADÉMICO: MsC. José Romero

Presentado ante la ilustre
Universidad Central de Venezuela
por el BR. Jose Alejandro Tovar Briceño
para optar por el título de
Ingeniero Electricista

Caracas, Agosto de 2023

INTRODUCCIÓN

La seguridad en la construcción de infraestructuras es un tema de gran importancia en la actualidad, especialmente cuando se trata de estructuras críticas como edificios o puentes.

Los primeros indicios del monitoreo del estado de las infraestructuras data de nuestros comienzos como especie sedentaria. En la antigüedad, los constructores utilizaban técnicas de inspección visual y auditiva para detectar posibles problemas en las estructuras, como grietas o ruidos inusuales. Con el tiempo, se desarrollaron técnicas más avanzadas para el monitoreo de estructuras, como la utilización de medidores de deformación y sensores de vibración.

La integración de la instrumentación con el análisis estructural comenzó a desarrollarse en la década de 1960 con el advenimiento de la informática y la disponibilidad de computadoras capaces de realizar cálculos estructurales complejos. En esa época, se comenzaron a utilizar sistemas de medición de datos para recopilar información sobre el comportamiento de las estructuras en tiempo real y utilizarla para calibrar y validar los modelos estructurales.

Actualmente, las normas sismoresistentes apuntan a estructuras que sean capaces de mantener su integridad ante un evento de esta magnitud. Además, el monitoreo continuo de la salud estructural permite evaluar el comportamiento de la estructura en caso de sismo y validar los modelos estructurales utilizados en la normativa sismorresistente. Para el monitoreo a largo plazo, el resultado de este proceso es información actualizada periódicamente sobre la capacidad de la estructura para desempeñar su función prevista a la luz del inevitable envejecimiento y degradación resultantes de los entornos operativos.

En este sentido, el monitoreo de las estructuras se ha convertido en una herramienta esencial para garantizar la seguridad de las personas en caso de sismos y cumplir con las normas sismorresistentes. Además, el monitoreo de las estructuras puede ayudar a mejorar la eficacia de las normas sismorresistentes, ya que permite validar y mejorar los modelos estructurales utilizados en la normativa.

Para garantizar la seguridad de estas estructuras, es necesario contar con sistemas de monitoreo que permitan detectar posibles daños o fallas en su funcionamiento y tomar medidas preventivas. Por tanto, los sistemas de adquisición de datos y monitoreo son herramientas esenciales en la prevención de accidentes y daños.

En este trabajo de grado se abordará el diseño para una futura implementación de un sistema de adquisición de datos inalámbrico de bajo costo basado en un microcontrolador para el monitoreo de variables como aceleración, inclinación, humedad y temperatura en estructuras críticas, con el objetivo de prevenir daños y accidentes en estas estructuras.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La seguridad en las estructuras es un tema crítico en la ingeniería, especialmente en lo que respecta a estructuras críticas como edificios y puentes. A medida que el tiempo pasa, estas estructuras pueden deteriorarse y presentar fallas que pueden poner en riesgo la vida de las personas que las utilizan. Por lo tanto, es fundamental contar con sistemas de monitoreo que permitan detectar posibles problemas en las estructuras y tomar medidas preventivas.

Sin embargo, la mayoría de los sistemas de monitoreo de estructuras disponibles en el mercado son costosos y no están diseñados específicamente para aplicaciones de salud estructural. Además, muchos de estos sistemas no tienen capacidad para admitir comunicación inalámbrica, lo que limita su aplicación en estructuras de gran tamaño o en áreas de difícil acceso, además de los costos asociados a un sistema de cableado fiable que no perturbe las mediciones.

JUSTIFICACIÓN

Un sensor inteligente que conste de un sistema de adquisición de datos basado en un microcontrolador que recolecte y procese la información adquirida en conjunto con varios sensores dispuestos en un solo dispositivo permite realizar la medición de variables ambientales y mecánicas de interés en aplicaciones de salud estructural a un bajo costo; además, un sistema de este tipo es flexible en cuanto a las variables a medir puesto que es compatible con distintos tipos de sensores y a los métodos de comunicación a utilizarse, permitiendo crear soluciones canalizadas a proyectos en específico, logrando disminuir costos y contribuir de una forma más eficaz al proceso de toma de decisiones estructurales.

Existe variedad en cuanto al hardware de bajo costo que puede utilizarse para la implementación de un prototipo del sistema, lo que ofrece una alternativa atractiva a los sistemas de adquisición actuales, además de la capacidad de transmisión que ofrecen las redes de larga distancia disponibles en conjunto con las capacidades de los microcontroladores, permitiendo que la estación base pueda ubicarse lejos de la estructura crítica.

Para lograr medir todas estas variables en tiempo real es conveniente contar con un microcontrolador capaz de manejar toda esta información sin dejar de lado la fiabilidad en la adquisición de estos datos y que su vez sea capaz de emplear las herramientas necesarias para comunicar estos datos de forma inalámbrica.

Sabiendo esto, existe una necesidad clara de desarrollar un sistema de adquisición de datos y monitoreo inalámbrico y de bajo costo para aplicaciones de salud estructural con capacidad de admitir comunicación inalámbrica que permita detectar posibles fallas en las estructuras y tomar medidas preventivas para garantizar la seguridad de las personas.

ANTECEDENTES

La implementación de microcontroladores para sistemas de adquisición de datos es un tema que se ha desarrollado en múltiples aplicaciones. Muchas veces, se logran desarrollar soluciones que permiten disminuir costos sin que eso afecte la calidad de las mediciones. Las soluciones que se tomarán como referencia lograron: Desarrollar sistemas de adquisición de datos basados en microcontroladores para la medición de variables físicas. Además, se han logrado crear redes de sensores inteligentes que permiten facilitar el envío de los datos de forma inalámbrica.

El trabajo de Federici et al. (2014) en *"Design of Wireless Sensor Nodes for Structural Health Monitoring applications"* publicado en Procedia Engineering. Este trabajo aborda el diseño de redes de sensores inalámbricos para la monitorización del estado de estructuras civiles, centrándose específicamente en el diseño de nodos en relación con los requisitos de diferentes clases de aplicaciones de monitorización estructural. Los problemas de diseño se analizan con referencia específica a una configuración experimental a gran escala (la monitorización estructural a largo plazo de la Basílica S. Maria di Collemaggio, L'Aquila, Italia). Se destacan las principales limitaciones que surgieron y se esbozan las estrategias de solución adoptadas, tanto en el caso de la plataforma de detección comercial como de las soluciones totalmente personalizadas. Se revisan las opciones para el diseño y despliegue del sistema de monitorización, tanto en el caso de la selección de plataformas comerciales como en el caso del desarrollo de plataformas a la medida.

En cuanto al desarrollo realizado por Komarizadehasl (2022) en *"Development of Low-Cost Sensors for Structural Health Monitoring Applications"*, el ingeniero Komarizadehasl propone cuatro sistemas de monitorización de alta precisión y bajo coste. En primer lugar, para medir correctamente las respuestas estructurales, se desarrolla el Cost Hyper-Efficient Arduino Product (CHEAP). CHEAP es un sistema compuesto por cinco acelerómetros sincronizados de bajo coste conectados a un microcontrolador Arduino que hace el papel de dispositivo de recogida de datos. Para validar su rendimiento, se efectuaron unos experimentos de laboratorio y sus resultados se compararon con los de dos acelerómetros de alta precisión (PCB393A03 y PCB 356B18). Se concluye que CHEAP puede usarse para Monitoreo de Salud Estructural en estructuras convencionales con frecuencias naturales bajas cuando se cuente con presupuestos de monitoreo escasos.

En segundo lugar, se presenta un inclinómetro de bajo coste, un Low-cost Adaptable Reliable Angle-meter (LARA), que mide la inclinación mediante la fusión de distintos sensores: cinco giroscopios y cinco acelerómetros. LARA combina un microcontrolador basado en la tecnología del Internet de las Cosas (NODEMCU), que permite la transmisión inalámbrica de datos, y un software comercial gratuito para la recogida de

datos (SerialPlot). Para confirmar la precisión y resolución de este dispositivo, se compararon sus mediciones en condiciones de laboratorio con las teóricas y con las de un inclinómetro comercial (HI-INC). Los resultados de laboratorio de una prueba de carga en una viga demuestran la notable precisión de LARA. Se concluye que la precisión de LARA es suficiente para su aplicación en la detección de daños en puentes.

En tercer lugar, también se dilucida el efecto de la combinación de sensores de rango similar para investigar el aumento de la precisión y la mitigación de los ruidos ambientales. Para investigar la teoría de la combinación de sensores, el ingeniero Komarizadehasl, propone un equipo de medición compuesto por 75 sensores para la medición de distancias acoplados a dos microcontroladores de Arduino. Los 75 sensores son 25 HC-SR04 (analógicos), 25 VL53L0X (digitales) y 25 VL53L1X (digitales). Los resultados muestran que promediando la salida de varios sensores sin calibrar, la precisión en la estimación de distancia aumenta considerablemente.

El último sistema propuesto por Komarizadehasl presenta un novedoso y versátil sistema de adquisición de datos a distancia que permite el registro del tiempo con una resolución de microsegundos para la sincronización posterior de las lecturas de los sensores inalámbricos situados en diversos puntos de una estructura. Esta funcionalidad es lo que permitiría su aplicación a pruebas de carga estáticas o quasi-estáticas o al análisis modal de las estructuras.

Muttillo et al. (2019) en su trabajo *"Structural health continuous monitoring of buildings - A modal parameters identification system"* propone en su tesis el diseño de un Sistema de Monitorización de la Salud Estructural (Structural Health Monitoring) para monitorizar y comprobar continuamente el comportamiento estructural a lo largo de la vida útil del edificio. El sistema, compuesto por un datalogger personalizado y dispositivos esclavos, permite la monitorización continua de la aceleración de la estructura gracias a su facilidad de instalación y bajo coste. El sistema propuesto se basa principalmente en un microcontrolador que:

- Se comunica con los nodos a través del bus RS485,
- Sincroniza las muestras de adquisición
- Adquiere los datos medidos por los nodos.

El sistema fue probado en una estructura de aluminio en voladizo, a través de tres campañas experimentales diferentes y los datos medidos, recogidos en una memoria interna del datalogger, fueron post-procesados a través del algoritmo Matlab. Los resultados permitieron evaluar con éxito los parámetros modales (frecuencias, amortiguamiento y formas modales) de la estructura analizada y su estado de salud.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Diseñar un sensor inteligente para la medición de variables ambientales y mecánicas para aplicaciones de Monitoreo de Salud Estructural.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Documentar las principales características y la importancia del monitoreo para aplicaciones de salud estructural.
2. Documentar los principales métodos de recolección de datos soportados por los sensores necesarios para la medición de las variables de interés.
3. Evaluar y proponer el protocolo de comunicación que permita el envío fiable de los datos recolectados por el sensor inteligente.
4. Seleccionar el hardware adecuado tanto sensores como microcontrolador para la implementación futura del sistema.
5. Diseñar el módulo de programa encargado de la recolección y almacenamiento de los datos provenientes de los sensores.
6. Desarrollar el módulo de programa encargado de la comunicación de los datos usando la tecnología escogida.
7. Validar el funcionamiento del sistema haciendo uso de un prototipo de pruebas.

MARCO METODOLÓGICO

Con la finalidad de realizar efectivamente cada objetivo del proyecto, se llevará a cabo la siguiente metodología:

1. Documentar las principales características y la importancia del monitoreo para aplicaciones de salud estructural.
 - a) Investigación documental acerca de las principales características y aplicaciones de los sistemas de adquisición de datos en salud estructural.
2. Documentar los principales métodos de recolección de datos soportados por los sensores necesarios para la medición de las variables de interés.
 - a) Comparación de los métodos para extracción de datos desde un sensor según las ventajas que ofrecen al usar un microcontrolador.
 - b) Selección del método de extracción de datos a ser utilizado en el sistema con miras a su posterior procesamiento y envío.
3. Evaluar y proponer el protocolo de comunicación que permita el envío fiable de los datos recolectados por el sensor inteligente.
 - a) Investigación documental sobre los protocolos de comunicación disponibles según el microcontrolador y el hardware de comunicaciones a utilizarse.
 - b) Comparación entre las distintas opciones.
 - c) Selección del método de comunicación y del hardware necesario para el envío y recepción de datos.
4. Seleccionar el hardware adecuado tanto sensores como microcontrolador para la implementación futura del sistema.
 - a) Investigación documental sobre el hardware disponible en el mercado capaz de realizar las actividades previstas.
 - b) Comparación entre sensores para cada una de las variables de interés.
 - c) Comparación entre microcontroladores con base en la naturaleza de los sensores, su método de comunicación y su adaptabilidad al sistema.
 - d) Selección del hardware a utilizarse en el prototipo.
5. Diseñar el módulo de programa encargado de la recolección y almacenamiento de los datos provenientes de los sensores.

- a)* Programación para el manejo del hardware externo al microcontrolador, capaz de recibir datos de señales analógicas y digitales.
 - b)* Adquisición de datos de variables físicas.
 - c)* Almacenamiento de los datos en memoria no volátil.
- 6. Desarrollar el módulo de programa encargado de la comunicación de los datos usando la tecnología escogida.
 - a)* Programación para el manejo del hardware capaz de enviar los datos recolectados y manejo de la interfaz con el microcontrolador.
 - b)* Envío de datos en tiempo real.
- 7. Validar el funcionamiento del sistema haciendo uso de un prototipo de pruebas.
 - a)* Montaje de prototipo tomando en cuenta consideraciones de ruido y acondicionamiento de señales.
 - b)* Pruebas para comprobar el funcionamiento del sistema de adquisición.
 - c)* Pruebas para comprobar la comunicación hacia la estación base.
 - d)* Comprobación de la calidad de los datos extraídos.

ALCANCE Y LIMITACIONES

Los principales equipos de medición estructural cuentan con salidas digitales o en su defecto salidas analógicas que pueden ser convertidas y soportan distintos protocolos de comunicación, lo que representa una ventaja al trabajar con microcontroladores, pues estos son adaptables a la mayoría de los protocolos lo que facilita la adquisición de los datos a partir del medidor.

Los desafíos al usar el ADC de un microcontrolador en mediciones estructurales pueden ser varios. Uno de los principales es la precisión de la medición, ya que el ADC puede presentar errores en la conversión analógico-digital. Además, la resolución del ADC puede limitar la precisión de las mediciones, lo que puede afectar la calidad de los datos obtenidos, esto se verificará comparando los resultados obtenidos con datos .

Otro desafío importante es la velocidad de muestreo, ya que en aplicaciones estructurales puede ser necesario tomar mediciones en tiempo real para detectar posibles fallas o cambios en el comportamiento de la estructura. En este sentido, es importante que el ADC del microcontrolador tenga una velocidad de muestreo adecuada para las necesidades de la aplicación.

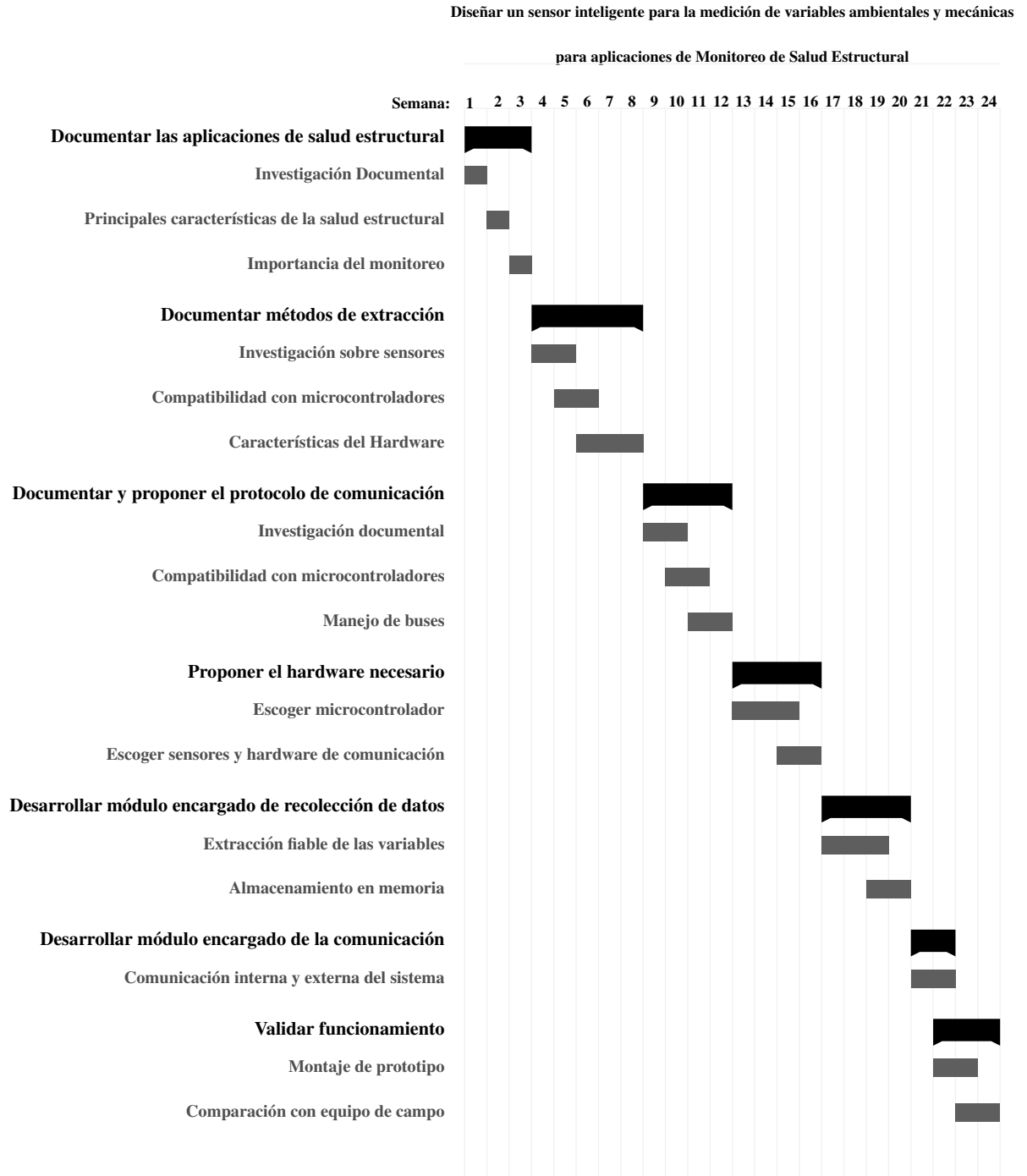
Para validar el funcionamiento del sistema diseñado se propondrá la realización un prototipo de pruebas para demostrar el desempeño del diseño.

RECURSOS Y FACTIBILIDAD

Para el desarrollo e implementación del sistema se requiere de microcontroladores, sensores de aceleración, humedad, inclinación y temperatura, módulos de radiofrecuencia y un computador para la instalación del Interfaz de Desarrollo (IDE) necesario para el desarrollo de aplicaciones en el microcontrolador.

Tanto los microcontroladores como los módulos y sensores necesarios serán suministrados por el Instituto de Materiales y Modelos Estructurales (IMME). El IDE a utilizarse, en conjunto con los frameworks necesarios, se escogerán dependiendo del microcontrolador (MCU) escogido con base en la investigación a realizarse. El código estará disponible de forma libre en el manejador de versiones Github y contará con la documentación necesaria, escrita por los desarrolladores, para el correcto funcionamiento del sistema.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



Referencias

- Federici, F., Alesii, R., Colarieti, A., Faccio, M., Graziosi, F., Gattulli, V., and Potenza, F. (2014). Design of wireless sensor nodes for structural health monitoring applications. *Procedia Engineering*, 87:1298–1301.
- Komarizadehasl, S. (2022). Development of low-cost sensors for structural health monitoring applications.
- Muttillo, M., Di Battista, L., de Rubeis, T., and Nardi, I. (2019). Structural health continuous monitoring of buildings—a modal parameters identification system. In *2019 4th International Conference on Smart and Sustainable Technologies (SpliTech)*, pages 1–4. IEEE.